



POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Soitec annonce la nomination de son Directeur Financier Adjoint

BERNIN, France, le 15 avril 2009 — Soitec (Euronext Paris), le premier fournisseur mondial de substrats innovants pour l'industrie micro-électronique, annonce la nomination d'Olivier Brice à la fonction de Directeur Financier Adjoint du Groupe. Il assumera désormais la responsabilité opérationnelle de la Direction Financière, en plus de ses fonctions de responsable des relations avec les investisseurs, de la communication financière et de la trésorerie du Groupe.

Iain Murray, Directeur Financier du Groupe, devient à ce titre conseiller auprès du Président Directeur-Général, André-Jacques Auberton-Hervé, sur les initiatives stratégiques liées au développement financier à long terme de Soitec.

Olivier Brice (49 ans) a rejoint Soitec en 2005 en tant que responsable des relations investisseurs et de la communication financière, et chargé de la supervision de la fonction Trésorerie pour le groupe. Titulaire d'une maîtrise de gestion et diplômé de Sciences Po Paris, il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire, avant de rejoindre le groupe Carbone Lorraine en qualité de responsable des relations investisseurs, puis de responsable Trésorerie et Financements. De 2001 à 2005, il fut l'un des dirigeants de l'agence de communication financière Gavin Anderson & Co.

Iain Murray (57 ans) a rejoint Soitec en 1996 comme Directeur Financier et a depuis joué un rôle actif dans le développement de l'entreprise. Il a contribué à la mise en place de l'accord initial de joint venture avec SEH, à l'introduction de Soitec à la Bourse de Paris, aux levées de fonds successives ainsi qu'au développement des usines Bernin I, II, III et de Singapour du Groupe.

À propos du Groupe Soitec

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr

Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

Relations Presse – H&B Communication

Marie-Caroline Saro – Tel. +33 (0)1 58 18 32 44 – Mob. +33 6 70 45 74 37

Claire Flin – Tel. +33 (0)1 58 18 32 53 – Mob. +33 6 82 92 94 47

Email : mc.saro@hbcommunication.fr